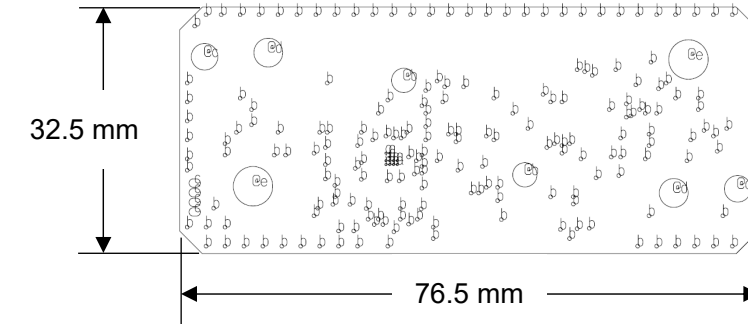
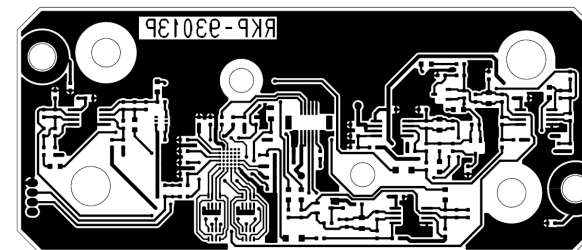


THROUGH HOLE FOR PARTS SIDE



MARK	DIAGRAM	HOLE	MEMO
a	$\phi 0.15$	TH	
b	$\phi 0.3$	TH	
c	$\phi 0.85$	TH	
@b	$\phi 3.2$	NTH	
@c	$\phi 3.5$	NTH	
@d	$\phi 3.8$	NTH	
@e	$\phi 5.2$	NTH	

SOLDERING SIDE



SCALE 1:1

注 記 NOTES		改版担当者 REV. BY	改版日 REVISED	名 称 NAME R-SENSOR PCB
改版回数 REV.	0	総頁数 PAGES	1	EAGLE3
承 認 APPROVED	検 討 CHECKED	製 図 DRAWN	作成日 DATE	図 番 DWG. NO.
山田和則	小野圭	木村司	2024.2.21	E 3 - 6 9 9 1 - 6 5 1 6 - 7 0 - 0 1 A
<div>RIKEN KEIKI 理研計器株式会社 機密情報 / CONFIDENTIAL</div>				